

性能特点：

- 频带：30~40GHz
- 插入损耗：0.5dB
- 隔离度：25dB
- 输入/输出电压驻波比：1.3/1.3
- 芯片尺寸：0.7mm×0.62mm×0.1mm

产品简介：

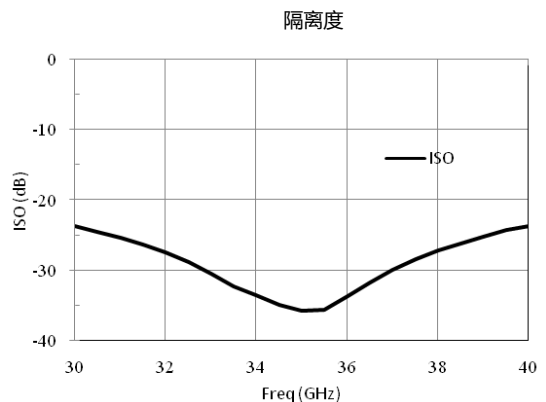
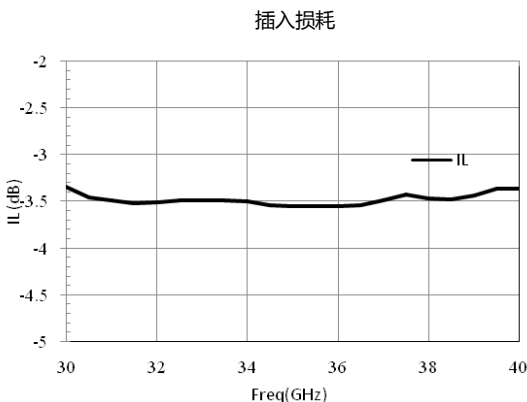
HH-PD3040V 是一款 GaAs MMIC 0°两路功分器芯片，该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、易集成等特点，广泛应用于功率分配及合成。

电参数： (T_A=25°C)

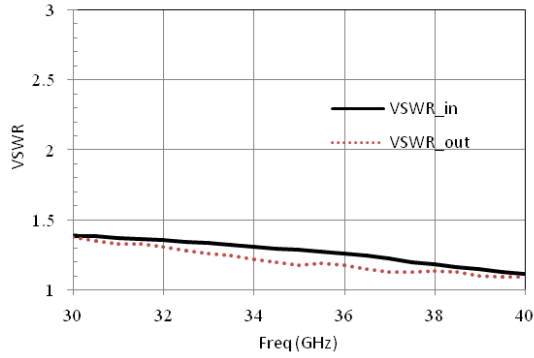
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	30~40			GHz
插入损耗	-	0.5	-	dB
隔离度	-	25	-	dB
输入电压驻波比	-	1.3	-	-
输出电压驻波比	-	1.3	-	-

使用限制参数：

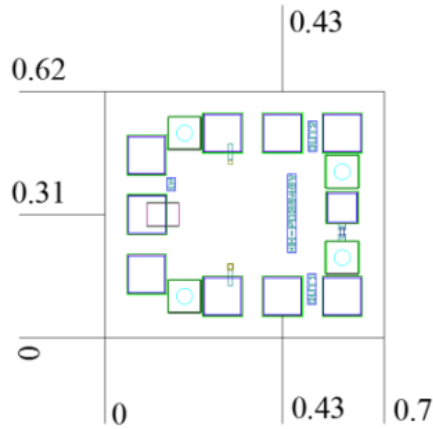
输入功率	+27dBm
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~85°C

典型曲线：


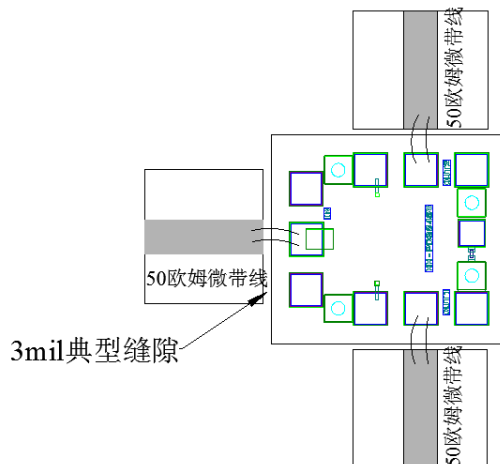
输入/输出电压驻波比



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。